PLASMA DEVICE AND USAGE THEREOF

Publication number: JP2174229 (A) Publication date: 1990-07-05

Inventor(s): OZAKI AKINORI
Applicant(s): SUMITOMO METAL IND

Classification:
- international: H05H1/46; H01L21/302; H01L21/3065; H01L21/31; H05H1/46; H01L21/02; (IPC1-

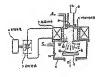
7): H01L21/302; H01L21/31; H05H1/46

- European: Application number: JP19880330803 19881227 Priority number(s): JP19880330803 19881227

Abstract of JP 2174229 (A)

thus cleaned

PURPOSE:To perform the formation and etching of a thin film which is superior in quality after improving the uniformity of thin film formation and etching by providing modulation means which apply modulation to a dc power source. CONSTITUTION:Modulation means 4 is made up by an ac power source 4. Then a dc power source 3 is connected to the ac power source in series and the ac power source supplies a current having a constant amplitude to an exciting coil 2. Its power source applies modulation to a magnetic field and causes plasma to perform its formation under an ECR condition, Further, its modulation means 4 adjusts the phase of incident microwaves and performs surely impedance matching of plasma and the microwaves even to complicate, optional waveforms by performing control by means of a computer and then the formation of steble plasma is maintained. Subsequently, the generation of a prescribed megnetic field which satisfies the ECR condition causes electronic cyclotron resonance. Then thin film which is adherent to en inner wall 13 in a plasma formation chamber 1 is removed by etching and inside of the plesma formation chember 1 is



Deta supplied from the esp@cenet database — Worldwide

· (9) 日本国特許庁(JP)

(0) 特許出願公開

® 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-174229

®Int. Cl. 5 H 01 L 21/31 21/302

1/46

識別記号 庁内整理番号 C 6810-5F N 8223-5F ❷公開 平成2年(1990)7月5日

7458-2G

: 審査請求 未請求 請求項の数 2 (全1頁)

会発明の名称 プラズマ装置およびその使用方法

②特 顧 昭63-330803

②出 願 昭63(1988)12月27日

社内 の出 顋 人 住友金属工業株式会社 大阪府大阪市東区北海5丁目15番地

阳代 理 人 弁理十 井内 龍二

明細音

1. 発明の名称

プラズマ装置およびその使用方法

2. 特許請求の範囲

(1) プラズマ生成室に反応ガス及びマイクロ 波を導入すると共に、該プラズマ生成室の開頭に 配設された助配コイルに直流電流を検して磁界 を印加し、電子サイクロトロン共鳴局起によりプ ラズマを生成させるプラズマ装置において、

上記直流電源に変調を加える変調手段が設けられていることを特徴とするプラズマ装置。

(2)請求項(1)記載のプラズマ装置を用いて、薄膜を形成すると共に、プラズマ生成室内部をクリーニングすることを特徴とするプラズマ装置の使用方法。

3.発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、半導体素子等の薄膜形成に供与されるプラズマ装置及びその使用方法、より詳しくは プラズマ共成室と、該プラズマ共成室の周囲に配 設されて直流電源が供給される励班コイルとを備 えた電子サイクロトロン共鳴を利用するプラズマ 装置及びその使用方法に関する。

従来の技術

電子サイクロトロン共職 (Electron Cyclotoron Resonance 以下、「ECR」と続す) と は、阻碍の中でサイクロトロン運動をしている電 子に、その角周波数と同じ周波数の電阻波を印加 すると電阻波のエネルギを効率よく吸収する現象 である。

一方、電子にこのような共鳴運動をさせてガス 分子との衝突確単を増加させるとガスイオンの生 成が増すと変まられる。

そこで、近年、高い周波数を有するマイクロ波 を利用したECRブラズマ装置が研究・開発され てきている。

この種のプラズマ装置は、イオンの指向性、均一性に優れており、低ガス圧で電難度の高いプラズマを生成することができるため活性度が高く、イオンエネルギの広範囲な選択が可能であり、大

きなイオン電流が取れるため、今日では高集積半 導体素子等の薄膜形成に欠くことのできないもの となっている。

ところで、従来、この種のプラズマ装置においては、第7回に示すように、騎磁コイル51に直流電源52を供給することによって磁場が形成されていた。

また、薄膜形成工程において、プラズマ生成室 の内壁には薄膜が付着するため、反応ガスの代わ りにエッチング性ガスを上記プラズマ生成室に導 入し、該生成室内部のクリーニングを行なってい た。

発明が解決しようとする課題

しかし、従来のプラズマ装置においては、励磁 コイル51に供給される電源が上述の如く直流電

であって、装置の大配化や複雑化を相楽すること なく、成膜の均一性をより一層同上させると共 に、ブラズマ生成室内のクリーニングを効果的の つ遠やかに行なっことのできるプラズマ製造の その使用方法を提供することを目的とする。

課題を解決するための手段

上尼目的を達成するために未発明は、プラズマ 生成室に反応が入及びマイクロ歳を導入すると共 に、該プラズマ生成室の開照に配数された新雄コ イルに直流電源を供給して磁界を印加し、電子 イクロトロン共職動起によりプラズマを生成させ るプラズマ装置において、上記蔵電電過に表調を 加入る変調手段が設けられていることを特徴とし ている。

さらに、本発明は、該プラズマ装置を用いて、 溶膜を形成すると共に、プラズマ生成室内部をク リーニングすることを特徴としている。

作用

上記した構成によれば、励磁コイルの作る磁場 に変調が加えられるので、ECRポイントがコイ 限52であるため、マイクロ彼は電子サイクロトロン共物が起こるための条件(ECR条件)を頂たす狭い一定の面領域(以下、この面領域を「ECRギイント」という)で最もなく吸収され、プラズマ市直や電子温度もほECRポイントで取る高くなる。しかもECRポイント内でも、環接管が矩形であるためプラズマの分布が不均一となっていた。

したがって、従来のプラズマ装置においては、 このようなプラズマ分布の不均一性に起因して、 滞額形成時、成膜の均一性に欠けるといった問題 点があった。

また、クリーニング工程においては、ECRポイント近傍のブラズマ生成室内整付着物のエッチング速度が他の箇所よりも違かため、ECRポイントおよびその近傍のみが慎力にエッチングされ、それ以外の箇所はエッチングに時間がかかるでクリーニングの効率が悪く、クリーニング位作に時間がかかるという問題点があった。

本発明は上記した問題点に鑑みてなされたもの

ル帕方向に振動する。したがって、この変動する ECRポイントに対応してプラズマ密度や電子温 度の分布も均一的に拡がる。

また、このように磁場に変調が加えられると、 電磁誘導により磁場の変化を妨げるようにプラズ マ雰囲気中には電波が流れるので、コイル軸の円 周方向にプラズマが振さぶられ、ECRポイント 内のプラズマ分布の均一体が向しする。

さらに、このようにECRポイントの領域が拡 がり、かつプラズマ分布も均一化された上記プラ ズマ装置を使用することによって、成绩の均一性 向上が可能となると共代。プラズマ生成室内の広 い範囲において内製行着物のエッチング速度の均 一化も可能となる。

実施例

以下、本発明に係る実施例を図面に基づき詳説 する。

第1図は本発明に係るプラズマ装置の一例としてのECRプラズマCVD装置の概念図であって、このプラズマ装置は、略円筒状に形成された

特別平2-174229 (3)

プラズマ生成室 1 と、このプラズマ生成産 1 の周 間にあってこのプラズマ生成室 1 と同心状に配設 された動阻コイル 2 と、この直流電源 3 に変調 を加える変調手段 4 と、上記プラズマ生成室 1 の 上部に接接され、マイクロ波を導入するための導 被管 5 と、上記プラズマ生成室 1 の下部に接接さ れた反応座 8 とから規定されている。7 比半導体 基版等の 1 試料 6 が数量される試料台である。ま た、9 比上記투線管 5 と上記プラズマ生成産 1 に 快待された石美ガラスからなるマイクロ波の導入 窓である。

上記プラズマ生成室1は、本実施例では、内径 D=200mm、高さH=200mmに形成されている

マイクロ波は、矢印A方向からプラズマ生成室 1に導入される。

また、上記勘曲コイル2は、直流電源3から電 力が供給されるとブラズマ生成室1内に所定の磁 場を発生する。すなわち、ブラズマ生成室1にお いて、上記マイクロ版の角周談数 a と電子サイク ロトロンの角周談数 a とが等しくなるような証 構成されているのである。この共鳴を捉とさせる ための条件、すなわち、E C R条件は、古典力学 的方根文を解くことにより容易に求められ、次式 で売される

ここで、eは電子の電荷、Bは磁束密度、mは 電子の質量である。

上記①東を完足する面領域がECRポイントで あり、このECRポイントでマイクロ波が最もよ く吸収され、プラスマ密度や電子温度もこの連携 で高くなる、かかる阻場を形成した後、阻場所 共精運動をしている電子と矢印B方向から上記プ ラズマ生産業1に導入される第1の夏店ガス分子 とを衝突させ、このガス分子を分解してイオン化 し、プラスマを生成させるのである。

しかして、上記変調手段4は、上記直流電源3 に変調を加えることによって、様々の波形を有す

る磁場が現出するように構成されている。

すなわち、上記変調手段4によって変異された 磁場は、亜減電源に重差されたものとして得ら れ、例えば、第2図(a)~(d)に示すよう に、正弦波(a)、矩形波(b)、暗曲状(c) あいは大きな周期の変形と小さな液形とを重ね 合わせたもの(d)等が構成される。

上記要調手段4は、具体的に比第3個に示すように交流電源4で構成することができる。すなわら、交響電気4に販売電源3を原列接続し、この交流電源によって一定の振信を有する電流を励助コイルとに供給し、租場に変調を加え、ECR条件、LEO収券無別、の下、プラズマを発生させるのである。

あらに、上記変調手段4は、コンピュータで制 別することによって、より好ましい状態で実施す ることができる。すなわち、コンピュータ制調を 行なうことによって、第4回に示すような理雑な 任意の被形に対しても、入射マイクロ彼の位相を 即聴してプラズアとマイクロ彼のインドーサンス 整合を解案に行なっ定とが可能となり、要定した プラズマの生成を維持することができる。前述の ような変質薬で質質手段4を構成した場合はマ イクロ底の位相を調整するための手段を別途設け る必要があるが、この変調手段4を上述の切くコ ンピュークで構成するとによってそのような手 師が省りが解合である。

このように構成されたプラズマ装置において、 半導体基板等の試料 8 への成績は、以下の如く行 なわれる(第1図参照)。

まず、プラズマ生成室1及び反応室6と矢印B およびC万向から反応ガスを導入した後、所定圧 に設定し、導致管6を介して所定の高周級所を有 するマイクロ波をプラズマ生成室1に導入する。 この実施制では所置圧として2×18**Terr、マイ クロ波の周波数は2、450kx、その出力は500%にそれ それ段度されている。

一方、上記変調手段4によって上述の鉤く変調 が加えられた電流を励旺コイル2に供給すると、 ECR条件(上記の式)を充足する所定の磁場が 発生し、電子サイクロトロン共鳴が起こる。プラ ズマ生成室1に矢印目方向から導入されるN・、 0、等の第一の反応ガスは、サイクロトロン共鳴 運動をしている高エネルギ電子と接突し、上大野 一の反応ガスは分解されてイオン化し、プラズマ 10を生態する。次いで、このプラズマは、発散 明界により引出窓11を通過し、反応窓ら内ににマ は、矢印に方向から反応窓6に導入されたSILIされ 、矢印で方向から反応窓6に導入されたSILIされ が第二の反応ガスと反応して試料台7に観響され た試料8の表面にSink、SiO。等の薄膜12を形成 へと排気される。

この場合、磁場に上述の如く変調が加入られた ことによって、ECRポイントがコイル輪方向に 変動すると共に、上記プラズマ生成室 1 内のプラ ズマ雰囲気中には電前誘導により磁場の変化を妨 けっな電談が変圧が、コまり、ECRポイン トの領域が見掛け上振動して拡大すると共に、コ イル軸の同心軸の層間にプラスマが揺さ去られる こととなる。したがって、ECRポイント内のブ ラズマ分布がより一層均一化されることとなり、 上記荷銭12は、従来に比し、その試料面内の 原がより一層均一化される。

ところで、このように試料8の表面に構造12 が形成される一万、反応36内で生成された 510、5134、等の反応的は装置内部で拡散され、 ブラズマ生成温内製13や反反型内型14に溶膜 状に付着する。特にプラズマ生成温内製13に付着 者した開酵がこの内製13から制鎖すると、反応 36に落下し薄膜12の形成に悪影響を及ばす波 がある。

そこで、上記プラズマ生成変1の内部にクリー ニングを施してこのような付着物(薄質)を除去 する必要があるが、本実施例に係るプラズマ装度 を使用することによって、かかるクリーニング投 作を極めて合理的に行なうことができる 以下、プラズマ生成第1内部のクリーニング方

法について説明する (第1図参照)。 まず、SF。等のエッチング性ガスを矢印B方向

からプラズマ生成室 Lに導入した後、プラズマ生成室 Lなび反応 6名所定圧力 (圧力2×10・10 に) に設定し、マイクロ後 (開放数2・456所と 出力 600号) をプラズマ生成室 1に導入する。また、変調手段 4によって変調が加えられた電流を助田コイル2に供給し、所定の祖場を発生させ、電子サイクロトロン共鳴動起によりプラズマを生成さし、プラズマ生成図 1 の内壁 1 3に付着した薄膜をエッチングによって除去し、プラズマ生成図 1 内部のクリーニングを行なっことがでまた

このようなクリーニング操作において、前記変 類手段 4 によって、助租コイル2の作る理解は、E C Rポイントがコイルも5内向に変動する。したが って、プラズマの速度や電子服をもこの変動する。 E C Rポイントに対応して均一的に拡がる。しか も前述の如くプラスマ系側気中には磁場の変化を がげるような電流が流れるのでコイルの周囲に プラズマが組まれた。1 との内側下向に にサ ラズマは均一的に分布する。つまり、見掛け上大 な在ECRポイントが形成され、かつこのECR ポイント内でのプラベラの一個均一化さ あため、プラズマ生成室内製13条体に亘って 略均一なエッチング速度が得られる。したが で、健来のように局部的に強力なエッチングが行 なわれるのではなく、プラズマ生成室1の内部金 域に亘ってエッチングを略均一に行なうことが可能 き、クリーニング時間の短線を行なうことが可能

頭5回は変調手段々として交流電面を使用した 場合(第3回参照)のエッチング特性を示した特 性図であり、第6回因は比較例として送来例(第7 図参照)のエッチング特性を示した特性図であ る。機能は導入窓りからの壁面上下方向の距離を (mm)を示し、複載はプラズマ生成室内壁13 の付着物のエッチング速度(人/min)を示し ている。この特性はプラズマ生成室内壁13 501 μmのSi0・の滑膜を形成してエッチングを 行なった効果を示したものである。また、エッチ で行なった効果を共したものである。また、エッチ

特開平2-174229 (5)

ング速度 (A/min) は、エッチング時間10 分後の薄膜残算を測定して算出した。 商、助理コ イル2には18人の電流を減し、正弦波を描く交 流電源によって、土4人の振幅を加えて変調し

この両図の比較的ら明らかなように、従来例に おいては、ECRポイントが狭いため、このEC ポイント (図中、Gで示す) 及びその遺传のエ ッチング遠度が遠く、ECRポイントから離れる につれて、エッチング遠度が遠くなっている。こ れに対し、本実施同でECRポイントが見掛り 症域に亘ってエッチング遠度が略均一となっていることが解る。すなわら、従来においては、エッっ チング遠度がプラズマ生成室1内で不均一なた め、クリーニングに要する時間が長くなるのに対 し、本実施例ではエッチング遠度がララズマ生成 室1内の全域に亘って略均一となり、クリーニング 銀1内の全域に直って略均一となり、クリーニング 銀に係るカラスで整層でクリーニングした場合、

発明の効果

以上、神廷したように本発明に係るプラスマ装置およびその使用方法にあっては、プラズマ生成 室の周囲に配設されて値 流電部外的を1 大力の大工生成 室の周囲に配設されて値 流電部外的を1 大力ので、ECRポイントがコイル地方向に変動し、ECRポイントが見掛けた低かった。この変動するECRポイントが見掛けたしてプラズで密度や電子温度の分布も均にがる。

また、このように変調が加えられたことによって、プラスマ雰囲気中には電磁防導により取場の 変化を妨げるような電波が振れるため、プラズマ はコイル軸の周囲に振さぶられて円周方向に均一 的に分布する。したがって、試料面内への成膜の 均一性を向上させることができるほか、エッチン グに用いた場合には、試料面内のエッチング速度 を均一にすることができる。

さらに、本発明の主目的とするプラズマ生成室

従来に比べてそのクリーニング時間が約2/3に 短縮されることが確認され、所期の目的を達成す ステレができた。

上記実施例では、第一の反応ガスをブラスで生 成遂に、第二の反応ガスを反応室に導入する例を 不したが、反応室に導入した反応ガスは、ブラズ マ生成室内に拡散するので、プラズマ生成意への 第一の反応ガスの導入を省くこともできる。いず れの場合でも、所限の形成、プラズマ生成室内登 のクリーニングには、実用上顕著を相違はない。 また、本発明の装置は、勝田コイル軸に整定 面におけるブラズマの分布が均一であるため、前

また、本売明の数点は、前回・イル和に単位な 面におけるプラズでの分布が対ってあるため、前 並のように均一な順厚の薄膜形成に有効に利用で きるほか、半導体素子の製造工程におけるエッチ ングにおいても、既料面内のエッチング速度を均 一にすることができるので、エッチング装度とし ても使れた性能を持っている。

尚、本発明は上記実施例に順定されることはな く、要旨を逸脱しない範囲において変更可能なこ とはいうまでもない。

の内壁付着物のクリーニングも迅速に行なうこと がアミス

つまり、このプラズマ装置を用いることによっ て、より一層薄膜形成及びエッチングの均一性が 向上し、より品質の優れた薄膜の形成及びエッチ ングを行なうことができるという効果がある。

また、このプラズマ装置を用いて、プラズマ生 成変内部をクリーニングすることによって、クリ ーニング時間の短縮ができ、プラズマ生成室内の クリーニングを効果的かつ速やかに行なうことが アルス

さらに、水彩明に係るプラズマ装置は、変調手段により直波電源に変調を加えて節組コイルに電 流を供給したにすぎないので、構造が簡単であ り、装置の大型化や複雑化を招来することもない という効果もある。

4. 図面の簡単な説明

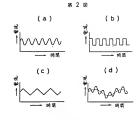
第1図は本発明に係るプラズマ装置の一実施例 を示す概念図、第2図(a)~(d)は変調手段 によって変調されて出力された波形の一例を示す

特別平2-174229 (6)

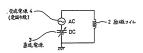
成形図、第3回は実調手段として交流電源を使用 した場合の電気国路図、第4回は変調手段による 変調液形の他の例を示す波形図、第5回は本発明 に係るプラズマ被覆のプラズマ生成室内操行者 のエッチング特性を示す特性図、第6回は建来の プラズマ被置のプラズマ生成室内操行者物のエッ チング特性図、第7回は提来のプラズマ質園の電 気間論図である。

1 … プラズマ生成室、2 … 励駐コイル、3 … 直 流電源、4 … 変調手段。

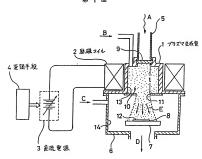
特許出願人 : 住友金属工業株式会社 代理人 : 弁理士 井内 龍二



第 3 团



er 1 1571

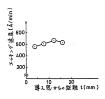




第 4 図



第 5 図





7 🗵